
附件2：软件工程学院“半导体装备系统软件班”优秀学生 奖学金评选实施细则

软件工程学院“半导体装备系统软件班”优秀学生奖学金由华东师范大学软件工程学院设置，用于奖励在课程学习、企业实习、学术科研等领域中表现突出或优秀的“半导体装备系统软件班”学员，激励学员奋发向上，全面发展，以榜样的力量激发和引领广大青年，成为具备扎实半导体装备系统软件理论基础与实践能力的高层次专业人才。奖金基数为15万元，每年在此基础上根据学生人数进行一定比例的浮动。奖学金每年评审一次。

一、评选对象范围

面向“半导体装备系统软件班”全体学员，具体如下：

1. 卓越奖学金（一等奖），奖金总额占总奖学金的40%，奖励人数占全体学员人数的 20%；
2. 优秀奖学金（二等奖），奖金总额占总奖学金的60%，奖励人数占全体学员人数的 40%。

二、申请条件

1. 热爱祖国，遵纪守法，道德品行端正，举止文明；
2. 努力学习，校企融合课程学习成绩优秀者优先；
3. 企业实习期间表现突出，获得企业相关表彰者优先；
4. 在装备系统领域产、学、研成果显著者优先。

三、评选办法

软件工程学院与上海微电子装备（集团）股份有限公司联合成立优秀学生奖学金评审工作小组，负责评定工作。

1. 根据学院评选通知，由申请学生本人填写《“半导体装备系统软件班”优秀学生奖学金申请表》，并附上申请相关材料；
2. 现场答辩要求请留意相关通知；
3. 候选人经评定审议后公示五个工作日，公示无异议后，颁发证书及奖学金。

软件工程学院
2025年5月

